



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 引线框



引线框类型: 单列直插式 (SIL)

中心线 (间距) : 1.9 mm [.075 in]

PCB 厚度 (已接受) : .63 mm [.025 in]

支座高度: 1 mm [.039 in]

引线框压具特性: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
引线框类型	单列直插式 (SIL)

结构特性

卷绕方向	下
------	---

主体特性

引线框夹具长度	1.7 mm[.067 in]
引线框厚度	.25 mm[.01 in]
引线框夹具类型	Y1
引线框宽度	18.1 mm[.712 in]
引线框压具特性	不带

接触件特性

端子基材	磷青铜
引线框插针长度	9.6 mm[.378 in]
引线框电镀材料	锡

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----



壳体特性

中心线（间距）	1.9 mm[.075 in]
---------	-----------------

尺寸

引线框间隙尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 厚度（已接受）	.63 mm[.025 in]
支座高度	1 mm[.039 in]

包装特性

封装数量	50000
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1857724-4
Shield Finger, Loose Piece



TE 产品编号1-2176055-1
RLP73M 2B R027 1% 1K RL



TE 产品编号5557969-1
MJ,TE,8P/8C,SHLD,PNL STOPS&G



TE 产品编号2041119-1
mSATA/mini PCI-E 4H Type I G/F

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1544191-2_B_c-1544191-2-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1544191-2_B_c-1544191-2-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1544191-2_B_c-1544191-2-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。